Family list

1 family member for: JP2002198182

Derived from 1 application

1 ORGANIC EL ELEMENT

Inventor: HANAWA KOJI; YAMADA JIRO Applicant: SONY CORP

EC: IPC: H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14 (+11

**Publication info: JP2002198182 A** - 2002-07-12

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

Back to JP200

#### ORGANIC EL ELEMENT

Publication number: JP2002198182

Publication date:

2002-07-12

Inventor:

HANAWA KOJI; YAMADA JIRO

Applicant:

SONY CORP

Classification:

- international:

H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; H05B33/22; H05B33/24; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; H05B33/22; H05B33/24; (IPC1-7): H05B33/22;

H05B33/10; H05B33/14; H05B33/24

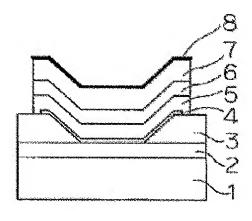
- European:

Application number: JP20000393169 20001225 Priority number(s): JP20000393169 20001225

Report a data error here

#### Abstract of JP2002198182

PROBLEM TO BE SOLVED: To aim improvement in luminescence characteristics by increasing the electron hole current of an organic EL element as an upper surface luminescence element. SOLUTION: The organic EL element is constituted by successively laminating a substrates 1, a positive pole 2 of optical reflection nature, an insulation film 3 that separates a luminescence domain, a thin-film layer 4 for hole injection of 1 into 10 nm film thickness, which consists of a material having work function larger than that of the positive pole 2, three organic layers of an hole injection layer 5, a hole transport layer 6, and a luminescence layer 7, and a negative pole 8 having optical permeability.



1…基板

2…媽鄉

3…特祿濮

4…正孔注人用弹膜

布機膏

5一正孔注入用

6…正孔翰送屏

7 一発光腦

8…陰極

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-198182 (P2002-198182A)

(43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

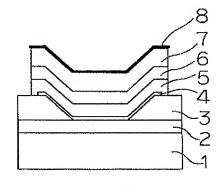
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		F I	テーマコート*(参考)	
H05B 33/	22	H 0 5 B 33/22 C 3 K 0	07	
		Z		
33/	10	33/10		
33/		33/14 A		
33/	24	33/24		
		審査請求 未請求 請求項の数4 OL (á	全 4 頁)	
(21)出願番号	特願2000-393169(P2000-393169)	(71) 出願人 000002185	<b>出願人 000002185</b>	
		ソニー株式会社		
(22)出願日	平成12年12月25日(2000.12.25)	東京都品川区北品川6丁目7番35号		
		(72)発明者 花輪 幸治		
		東京都品川区北品川6丁目7番35	号 ソニ	
	•	一株式会社内		
		(72)発明者 山田 二郎		
		東京都品川区北品川6丁目7番35	号 ソニ	
		一株式会社内		
		(74)代理人 100090527		
		弁理士 舘野 千惠子		
		Fターム(参考) 3K007 AB03 AB06 AB11 AB18 CA01		
		CB01 DA01 DB03 EA00	EB00	
		FA01		

# (54) 【発明の名称】 有機EL素子

# (57)【要約】

【課題】 上面発光素子としての有機 E L 素子の正孔電流の増大による発光特性の向上を図る。

【解決手段】 ガラス等の基板1と、光反射性の陽極2と、発光領域を分離する絶縁膜3と、陽極2より仕事関数の大きい材料からなる膜厚1~10nmの正孔注入用薄膜層4と、正孔注入層5、正孔輸送層6及び発光層7の3層の有機層と、光透過性の陰極8が順次積層されて構成される。



- 1…基板
- 2…陽極
- 3…絶繰膜
- 4…正孔注入用薄膜
- 5…正孔注入曆 6…正孔輸送曆
- 7 --- 発光層
- 8…陰極

20

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と陰極の間に一層以上の有機層を有する有機 E L 素子において、前記陽極と有機層の間に陽極よりも仕事関数の大きい正孔注入用薄膜層を有することを特徴とする有機 E L 素子。

【請求項2】 前記正孔注入用薄膜層の膜厚が1~10nmの範囲内であることを特徴とする請求項1記載の有機EL素子。

【請求項3】 前記正孔注入用薄膜層が前記陽極上に蒸 着法により成膜されてなることを特徴とする請求項1記 10 載の有機EL素子。

【請求項4】 前記有機層が前記正孔注入用薄膜層を覆 うようにより大きい形状に蒸着法により成膜されてなる ことを特徴とする請求項3記載の有機EL素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光層に有機化合物からなる有機層を用いた有機 EL(エレクトロルミネセンス)素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】有機EL素子は自己発光するため視認性が高く、かつ完全な固体であるため耐衝撃性に優れるなどの利点を有し、各種の表示装置における発光素子としての利用が期待されている。

【0003】有機EL素子は、基本的には有機発光層を一対の電極で挟んで構成され、陰極から注入された電子と陽極から注入された正孔が、発光層内で結合するときに発光するものである。したがって、陰極側へ光を取り出す上面発光素子の場合、基板上に陽極、発光層を含む有機層、光透過性の陰極が順に積層されて構成される。【0004】このような上面発光素子では、陽極材料に求められる特性としては正孔の注入効率に関与する仕事関数と陰極側へ発光を反射する反射率がある。有機層への正孔の注入効率が大きいと、より低い電界で正孔電流を増大させることができ、発光効率の高い有機EL素子を得ることができる。陽極から有機層への正孔の注入効率は、有機層に接する陽極の仕事関数が大きいほど高効率は、有機層に接する陽極の仕事関数が大きいほど高効

率となるため、陽極材料としては仕事関数の大きいもの がよいと考えられてきた。光反射性を有し仕事関数のよ

り大きい電極材料としては、ニッケル、金、白金等が挙 40

# げられる。 【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、金や白金は、有機 E L ディスプレイを作製するために必要なリソグラフィなどの微細加工に適せず、上面発光素子の陽極として用いることが難しいという問題があった。また、金は可視光領域で反射率が大きく変わるため、上面発光素子の陽極として用いると、有機層での発光スペクトルを変化させてしまうという問題があった。

【0006】本発明は、かかる点に対処してなされたも 50 うに、仕事関数が比較的大きい導電性材料のうち微細加

ので、有機層への正孔の注入効率が高くかつ上面発光素子として反射による可視光領域の発光スペクトルの変化の少ない、発光特性に優れた有機EL素子を提供することを目的とする。

## [0007]

【課題を解決するための手段】すなわち、請求項1の発明は、陽極と陰極の間に一層以上の有機層を有する有機 E L 素子において、陽極と有機層の間に陽極よりも仕事関数の大きい正孔注入用薄膜層を有することを特徴とする。この発明においては、陽極と有機層の間に陽極のようにリソグラフィなどの微細加工の必要のない正孔注入 用薄膜層を設けて、これを陽極より仕事関数の大きい材料で形成することにより、有機層への正孔の注入効率を高めることができ、有機 E L 素子の電流一電圧特性を向上させることが可能となる。

【0008】請求項2の発明は、請求項1の有機EL素子において、正孔注入用薄膜層の膜厚が $1\sim10$ nmの範囲内であることを特徴とする。正孔注入用薄膜層の膜厚を $1\sim10$ nmと非常に薄くすることで、可視光領域で反射率が大きく変わる金属材料でも、有機層の発光スペクトルをほとんど変えることなく使用することができる。

【0009】請求項3の発明は、請求項1の有機EL素子において、正孔注入用薄膜層が陽極上に蒸着法により成膜されてなることを特徴とする。正孔注入用薄膜層は蒸着法により成膜可能なため、リソグラフィなどの微細加工に適さない材料でも、仕事関数の観点から任意に用いることができる。

【0010】請求項4の発明は、請求項1の有機EL素 30 子において、有機層が正孔注入用薄膜層を覆うようにより大きい形状に蒸着法により成膜されてなることを特徴とする。正孔注入用薄膜層の形成に用いたマスクより大きいマスクで有機層を成膜することで、容易に正孔注入用薄膜層より形状の大きな有機層を正孔注入用薄膜層上に積層することができ、これにより正孔注入用薄膜層と陰極との短絡を防ぐことができる。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図1~3は、本発明の一実施の形態の有機EL素子の製造工程を示すもので、図3に最終的な構成が示されている。図3において、本発明の一実施の形態の有機EL素子は、ガラス等の絶縁性の基板1と、光反射性の陽極2と、発光領域を分離する絶縁膜3と、有機層へ正孔をより多く注入するための正孔注入用薄膜層4と、正孔注入層5、正孔輸送層6及び発光層7の3層の有機層と、光透過性の陰極8が順次積層されて構成されている。

【0012】上記構成において、基板1上にまず陽極2が形成される。陽極2の材料としては、例えばCrのように、仕事関数が比較的大きい導電性材料のうち微細加

10

20

工が容易でかつ可視光領域で反射率のほぼ一定したものが用いられる。陽極2は、基板1上に陽極材料をスパッタ法等により成膜し、リソグラフィ等により所定の形状にエッチングして形成される。

【0013】この所定の形状に加工された陽極2上に、例えば $SiO_2$ のような絶縁膜3がCVD法等により成膜され、リゾグラフィ等により発光素子の発光部分となる領域の陽極2が露出するよう絶縁膜3の開口が行われる。

【0014】上記のようにして陽極2及び絶縁膜3が所定の形状に形成された基板1上に、金等の仕事関数が陽極2よりも大きい金属材料を用いて正孔注入用薄膜層4が約1~10nmの範囲の膜厚に成膜される。その際、陽極2が露出した部分を中心にして、絶縁膜3の開口部分よりひとまわり大きい開口部分を持つマスク9を用いて、抵抗加熱法や電子ビーム蒸着法等の真空蒸着法などにより正孔注入用薄膜層4の成膜が行われる。

【0015】次に、上記正孔注入用薄膜層4の上に、正孔注入用薄膜層4の形成に用いたマスク9よりも開口部分がひとまわり大きいマスク10を用いて、正孔注入層5、正孔輸送層6及び発光層7の各有機層と陰極8が真空蒸着法等にて成膜される。正孔注入層5、正孔輸送層6及び発光層7はすでに公知のもので、例えば正孔注入層5としては、4、4′、4″ートリス(3ーメチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(以下、MTDATAという。)等を、正孔輸送層6としては、ビス(Nーナフチル)ーNーフェニルベンジジン(以下、 $\alpha$ -NPDという。)等を、発光層7としては、8ーキノリノールアルミニウム錯体(以下、A1qという。)等を用いることができる。また、陰極8の材料としては、透明な導電性材料が好ましい。

【0016】上記の説明からも明らかなように、本実施の形態においては、微細加工された陽極の上に陽極よりも仕事関数の大きい材料からなる膜厚の薄い正孔注入用薄膜層を設けることにより、正孔注入用薄膜層によって有機層への正孔の注入効率を高めることができ、これによりより低い電界で正孔電流を増大させることができ、電流一電圧特性の向上を図ることができる。

【0017】また、正孔注入用薄膜層を有機層を成膜する直前に蒸着により成膜することができるので、金や白 40 金等のリソグラフィ等の微細加工に適さない材料を正孔注入用薄膜層に用いることができる。さらに、正孔注入用薄膜層の膜厚を1~10nm程度と非常に薄くしているので、金のように可視光領域に反射率が大きく変化する材料でも、有機層の発光スペクトルをほとんど変えないため、正孔注入用薄膜層に用いることができる。さらにまた、有機層の成膜を正孔注入用薄膜層の成膜よりも大きな形状に行うことにより、正孔注入用薄膜層と陰極との短絡を防ぐことができる。

【0018】なお、本発明は上記実施の形態に限らず、

各層の材料及び成膜方法は例示されたものに限定されない。また、絶縁膜3は必要不可欠なものではない。さらに、有機層は発光層7を含む他の構成をとることもできる。

## [0019]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。ガラス基板に陽極としてCrをスパッタ法にて200nm成膜し、通常のリソグラフィによって所定の形状にエッチングした。この所定の形状に加工されたCr上に絶縁膜としてSiOzをCVD法により600nm成膜し、リソグラフィにより有機EL素子の発光部分となる部分のSiOzを除去した。

【0020】ついで、陽極の露出部分よりもひとわり大きい開口部分を持つメタルマスクを用いて、露出している陽極及びその周囲の絶縁膜上に金を抵抗加熱法により真空蒸着により1nm程度成膜し、正孔注入用薄膜層を形成した。その際、蒸着用ボートに金を1g程度充填し、真空蒸着器に入れ、10<sup>4</sup> Pa以上の真空度にて蒸着用ボートに電圧を印加し、抵抗加熱法で1nm蒸着した。

【0021】ついで、正孔注入用薄膜層の金を蒸着した ときに用いたマスクよりもひとまわり開口部の大きいメ タルマスクを用いて、正孔注入層、正孔輸送層及び発光 層の各有機層と陰極を真空蒸着法により順次成膜した。 なお、正孔注入層としてMTDATA、正孔輸送層とし てα-NPD、発光層としてAlq、陰極としてマグネ シウムと銀の合金(Mg: Ag)をそれぞれ用いた。真 空蒸着法により成膜するにあたって、有機材料はそれぞ れ0.2g程度蒸着用ボートに充填し、Mgは0.1g 程度、AgはO. 4g程度同様に蒸着用ボートに充填 し、真空蒸着器内の電極に取り付けた。そして、真空度 10<sup>4</sup> Pa以上で順次蒸着用ボートに電圧を印加して蒸 着を行った。有機層の膜厚は、MTDATA、α-NP D、Alq&?h?h30nm、30nm、60nmと し、Mg:Agは蒸着レートを制御し、MgとAgの混 合比が9:1になるようにして10nm成膜した。この ようにして製作された有機EL素子は、電流一電圧特性 に優れ、発光特性の向上が認められた。

#### [0022]

【発明の効果】上述したように、請求項1の発明によれば、陽極より仕事関数の大きい正孔注入用薄膜層を陽極と有機層の間に設けることにより、有機層への正孔の注入効率を高めることができ、電流一電圧特性に優れた有機EL素子を達成することができる。

【0023】請求項2の発明によれば、正孔注入用薄膜層の膜厚を $1\sim10$  nmとすることで、可視光領域で反射率が大きく変わる材料でも、有機層の発光スペクトルを変化させることなく、使用することができる。

【0024】請求項3の発明によれば、正孔注入用薄膜 50 層を蒸着法により陽極上に形成することにより、リソグ

6

ラフィなどの微細加工に適さない材料でも、正孔注入用 薄膜層に用いることができる。

【0025】請求項4の発明によれば、有機層を正孔注 入用薄膜層を覆うようにより大きい形状に蒸着法により 成膜することにより、正孔注入用薄膜層と陰極との短絡 を防ぐことができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態の有機 E L 素子の製造工程(その1)を示す断面図である。

\*【図2】本発明の一実施の形態の有機 E L 素子の製造工程(その2)を示す断面図である。

【図3】本発明の一実施の形態の有機EL素子を示す断面図である。

# 【符号の説明】

1 ·····基板、2 ······陽極、3 ·····・絶縁膜、4 ·····正孔注 入用薄膜層、5 ·····正孔注入層、6 ·····正孔輸送層、7 ·····発光層、8 ·····陰極、9、10 ·····マスク

